



# ユニークなターゲット断面試料作製装置による 試料作製ワークショップ研修

## 概要

大分県産業科学技術センターでは、令和6年3月に精密断面試料作製装置を導入しました。本装置は、顕微鏡観察下で正確に切断位置を狙って切断し、そのまま試料を取り外すことなくラッピングフィルムなどで切断面を研磨することができる機器です。

断面試料作製をされている方、外部に委託加工を出されている方、微細構造物を狙った位置で精密に切断したい方、ふるってご参加ください。



## 日程・定員

令和6年8月22日（木）9：00～16：30、  
8月23日（金）9：00～12：00 のうち、3時間  
（講義1時間+デモ・実習2時間 を1単位として3回実施）

		日程		定員	備考
①	8月22日（木）	9：00～10：00	講義	3名程度	開始15分前より受付開始
		10：00～12：00	デモ・実習		
②	8月22日（木）	13：30～14：30	講義	3名程度	
		14：30～16：30	デモ・実習		
③	8月23日（金）	9：00～10：00	講義	3名程度	
		10：00～12：00	デモ・実習		

※ ①②③のうち、ご希望の回をお申込みください。各回の内容は同一のものです。

※ ご希望時間帯が重複した場合は、調整させていただくことがあります。

## 受講料

5,000 円/人

## 会場

大分県産業科学技術センター 第2研修室及びB204-1  
（大分市高江西 1-4361-10）

## 講師

ライカマイクロシステムズ株式会社 サービス部 阿部 義充 氏

## お申込み・お問合せはこちら

### 申込方法

URL、または二次元コードからアクセスの上、お申込みください

<https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/r6-uni>

### 申込締切

令和6年8月15日（木）

### お問合せ

大分県産業科学技術センター 工業化学担当 上野、安部  
TEL：097-596-7101、E-mail：i-chem@oita-ri.jp



※当日は、セミナーの様子を写真撮影して広報等に使用することがあります。

※お申込みいただいた内容は、本セミナーの運営管理に利用し、他の目的で利用することはありません。

